

淡江大學學校財團法人淡江大學 函

地址：251301新北市淡水區英專路151號
聯絡人：范素玲
電話：(02)2621-5656轉3219
電子信箱：132972@o365.tku.edu.tw



受文者：臺北市立啟聰學校

發文日期：中華民國114年10月27日

發文字號：校工字第1140016177號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0016177_2025年土木科技展暨國際研討會_附件QRcode.pdf)

主旨：本校工學院工程資訊模擬與管理研究中心（BIM中心）訂於114年11月20日（星期四）至21日（星期五）在淡水校園工學大樓舉辦「土木科技展暨國際研討會」，請貴校惠予公告並轉知家長會與學生，請查照。

說明：

- 一、該研討會由旨揭中心主辦，係為使社會大眾及莘莘學子能更加認識土木產業，藉由本次展覽，將介紹土木與現今AI、AR/VR及IoT等科技技術之應用結合，翻轉以往對於土木產業的刻板印象，另特邀國際企業與專家參與，由來自美國、英國、西班牙、波蘭、日本、馬來西亞及印度等國家之頂尖大學教授及學者共同擔任執行籌備委員；透過專業論壇及互動展示，帶領社會大眾及學生認識土木建築、機電產業等最新技術與發展趨勢。
- 二、貴校如有活動導覽之需求，請逕與聯絡窗口聯繫，以便安排團體導覽相關事宜。
- 三、活動報名及資訊請參閱：

（一）中文網站：

啟聰學校 1141027



NVAA1143019707

<https://www.constructionlaw.tku.edu.tw/civiltech-tamkang>。

(二)英文網站：

<https://www.constructionlaw.tku.edu.tw/en/2025-civiltech-expo/>。

四、檢送活動資訊相關連結QRCode。

五、聯絡窗口：本校BIM中心范素玲主任、楊鎧碩先生；

電子信箱：constructionlaw@tku.edu.tw。

正本：全國高級中等學校

副本：電子公文
2025/10/27
17:00:55
交換章